

2020-2026年中国半导体器件产业发展现状与市场供需预测报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2020-2026年中国半导体器件产业发展现状与市场供需预测报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202005/166081.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

现代电子技术包含两大部分：信息电子技术（包括：微电子、计算机、通信等）和电力电子技术（又称功率半导体技术）。集成电路是信息技术的核心，电力半导体器件是电力技术的核心。前者是实施信息的存储、传输、处理和控制指令；后者不但实施电能的存储、传输、处理和控制，保障电能安全、可靠、高效和经济的运行，而且将能源与信息高度地集成在一起。如果用人体来比喻的话，信息电子相当于人的大脑和中枢神经；而电力电子则相当于人体的心血管系统，为人体的活动传输能量，两者缺一不可。 半导体器件结构资料来源：公开资料整理

2008年以来，在全球金融危机冲击、全球经济不景气等因素影响下，世界集成电路市场出现下滑。中国集成电路产业在2008年也首次出现负增长，之后在2009年继续呈现下滑之势，全年产业销售额规模同比增幅由2008年的-0.4%进一步下滑至-11%，规模为1109亿元。到2016年底我国集成电路年产量达到1329.20亿块，销售收入达到4335.5亿元，2017年我国集成电路产量增长至1564.90亿块。 2007-2017年我国集成电路产量走势图 资料来源：国家统计局

我国的功率半导体器件的起步虽然较晚，但是市场规模增长迅速。从 2011 年的 1386 亿元增长到 2016 年的2088 亿元，年均复合增速达 8.53%。已经成为全球最大的功率半导体市场之一。但是我国的功率半导体生产厂商与国际巨头相比还有较大差距。2015 年全球主要的功率半导体厂商均为英飞凌、德仪、STM、恩智浦等国外企业。国内功率半导体器件需要大量进口，如 IGBT 有 90%依赖进口。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自 国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一部分 行业发展环境

第一章 半导体器件行业概述

第一节 半导体器件行业定义

第二节 半导体器件行业发展历程

第三节 半导体器件行业应用情况

第四节 半导体器件产业链分析

第二章 2011-2017年中国半导体器件行业发展环境分析

第一节 2011-2017年中国经济环境分析

一、宏观经济

二、工业形势

三、固定资产投资

第二节 2011-2017年中国半导体器件行业发展政策环境分析

一、行业政策影响分析

二、相关行业标准分析

第三节 2011-2017年中国半导体器件行业发展社会环境分析

一、居民消费水平分析

二、工业发展形势分析

第二部分 行业运行分析

第三章 2011-2017年中国半导体器件行业总体发展状况

第一节 中国半导体器件行业规模情况分析

一、行业单位规模情况分析

二、行业人员规模状况分析

三、行业资产规模状况分析

四、行业市场规模状况分析

第二节 中国半导体器件行业产销情况分析

一、行业生产情况分析

二、行业销售情况分析

三、行业产销情况分析

第三节 中国半导体器件行业财务能力分析

一、行业盈利能力分析与预测

二、行业偿债能力分析与预测

三、行业营运能力分析与预测

四、行业发展能力分析与预测

第四章 中国半导体器件市场供需分析

第一节 半导体器件市场现状分析及预测

一、2011-2017年我国半导体器件行业总产值分析

二、2020-2026年我国半导体器件行业总产值预测

第二节 半导体器件产品产量分析及预测

一、2011-2017年我国半导体器件产量分析

二、2020-2026年我国半导体器件产量预测

第三节 半导体器件市场需求分析及预测

一、2011-2017年我国半导体器件市场需求分析

二、2020-2026年我国半导体器件市场需求预测

第四节 半导体器件进出口数据分析

一、我国半导体器件进出口数据分析

二、2020-2026年国内半导体器件产品进出口情况预测

第三部分 市场发展形势

第五章 半导体器件行业发展现状分析

第一节 全球半导体器件行业发展分析

一、全球半导体器件行业发展历程

二、全球半导体器件行业发展现状

三、全球半导体器件行业发展预测

第二节 中国半导体器件行业发展分析

一、2011-2017年中国半导体器件行业发展态势分析

二、2011-2017年中国半导体器件行业发展特点分析

三、2011-2017年中国半导体器件行业市场供需分析

第三节 中国半导体器件产业特征与行业重要性

第四节 半导体器件行业特性分析

第六章 中国半导体器件市场规模分析

第一节 2011-2017年中国半导体器件市场规模分析

第二节 2011-2017年中国半导体器件区域市场规模分析

一、2011-2017年东北地区市场规模分析

二、2011-2017年华北地区市场规模分析

三、2011-2017年华东地区市场规模分析

四、2011-2017年华中地区市场规模分析

五、2011-2017年华南地区市场规模分析

六、2011-2017年西部地区市场规模分析

第三节 2020-2026年中国半导体器件市场规模预测

第七章 半导体器件国内产品价格走势及影响因素分析

第一节 国内产品2011-2017年价格回顾

第二节 国内产品当前市场价格及评述

第三节 国内产品价格影响因素分析

第四节 2020-2026年国内产品未来价格走势预测

第八章 半导体器件及其主要上下游产品

第一节 半导体器件上下游分析

一、与上下游行业之间的关联性

二、上游原材料供应形势分析

三、下游产品解析

第二节 半导体器件行业产业链分析

一、上游行业影响及风险分析

二、下游行业风险分析及提示

三、关联行业风险分析及提示

第四部分 行业竞争策略

第九章 半导体器件产品竞争力优势分析

一、整体产品竞争力评价

二、产品竞争力评价结果分析

三、竞争优势评价及构建建议

第十章 半导体器件行业市场竞争策略分析

第一节 行业竞争结构分析

一、现有企业间竞争

二、潜在进入者分析

三、替代品威胁分析

四、供应商议价能力

五、客户议价能力

第二节 行业国际竞争力比较

一、生产要素

二、需求条件

三、相关和支持性产业

四、企业战略、结构与竞争状态

第二节 半导体器件企业竞争策略分析

一、提高半导体器件企业核心竞争力的对策

二、影响半导体器件企业核心竞争力的因素及提升途径

三、提高半导体器件企业竞争力的策略

第十一章 半导体器件行业重点企业竞争分析

第一节 中环股份

第二节 华微电子

第三节 浙江众合机电股份有限公司

第四节 华天科技

第五节 上海贝岭

第五部分 行业前景预测

第十二章 半导体器件行业投资与发展前景分析

第一节 半导体器件行业投资机会分析

一、半导体器件投资项目分析

二、可以投资的半导体器件模式

三、2013-2017年半导体器件投资机会

第二节 2020-2026年中国半导体器件行业发展预测分析

一、未来半导体器件发展分析

二、未来半导体器件行业技术开发方向

三、总体行业“十三五”整体规划及预测

第三节 未来市场发展趋势

一、产业集中度趋势分析

二、十三五行业发展趋势

第十三章 半导体器件产业用户度分析

第一节 半导体器件产业用户认知程度

第二节 半导体器件产业用户关注因素

第六部分 行业投资策略

第十四章 2020-2026年半导体器件行业发展趋势及投资风险分析

第一节 当前半导体器件存在的问题

第二节 半导体器件未来发展预测分析

一、中国半导体器件发展方向分析

二、2020-2026年中国半导体器件行业发展规模预测

三、2020-2026年中国半导体器件行业发展趋势预测

第三节 2020-2026年中国半导体器件行业投资风险分析

一、出口风险分析

二、市场风险分析

三、管理风险分析

四、产品投资风险

第十五章 观点与结论

第一节 半导体器件行业营销策略分析及建议

一、半导体器件行业营销模式

二、半导体器件行业营销策略

第二节 半导体器件行业企业经营发展分析及建议

一、半导体器件行业经营模式

二、半导体器件行业生产模式

第三节 行业应对策略

一、把握国家投资的契机

二、竞争性战略联盟的实施

三、企业自身应对策略

第四节 市场的重点客户战略实施

一、实施重点客户战略的必要性

二、合理确立重点客户

三、重点客户战略管理

四、重点客户管理功能

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202005/166081.html>